

**Konformitätserklärung zu EU-Richtlinie  
2011/65  
(Restrictions of Hazardous Substances)**

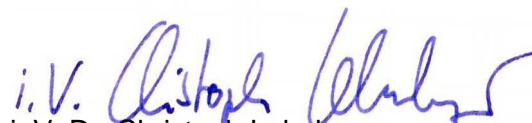
Die RoHS verbietet definitiv die Verwendung von

- Blei (Pb)
- Quecksilber (Hg)
- Cadmium (Cd)
- Chrom-VI (Cr-VI)
- Polybromierte Biphenyle (PBB)
- Polybromierte Diphenylether (PBDE)
- Bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP)
- Butylbenzylphthalat (BBP)
- Dibutylphthalat (DBP)
- Diisobutylphthalat (DIBP)

Die Andus Electronic GmbH bestätigt, dass alle Leiterplatten mit einer bleifreien Oberfläche (z. B. chem. Zinn, chem. Nickel/Gold, galv. Ni/Gold, HAL bleifrei, Silber, OSP, Kupfer blank) RoHS-konform sind und keine der oben genannten Elemente oder Verbindungen im Rahmen der zulässigen Grenzwerte enthält.

Berlin, 31.03.2015

ANDUS ELECTRONIC GmbH

  
i. V. Dr. Christoph Lehnberger